

SKU5591: ADAPTADOR PLASTRONICS DE ENCAPSULADO QFN8, MLP8, MLF8 A DIP 8 PINES



Descripción

Plastronics IC Test & Burn-in Socket, para encapsulados: QFN8, MLP8, MLF8.

Características

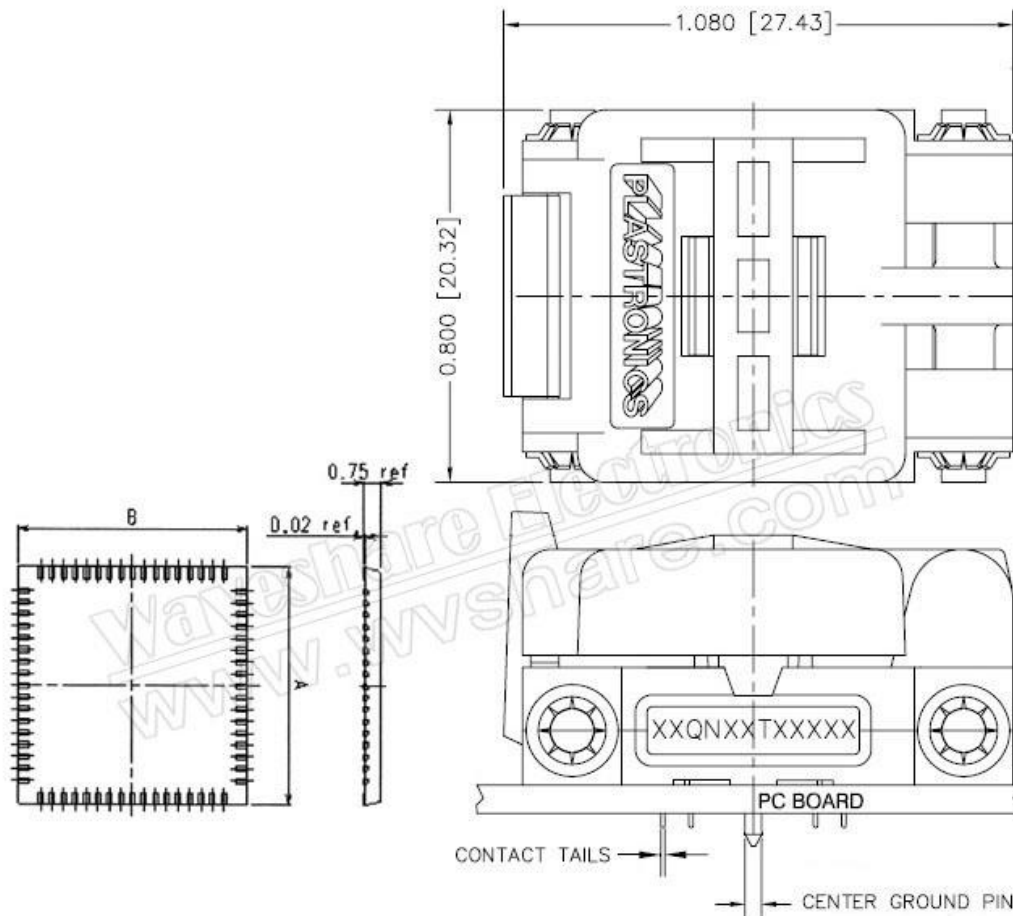
- Alta calidad y durabilidad
- Probado antes de haber sido enviado
- Fácil de usar

Dispositivos Compatibles

- Encapsulados:
 - QFN8
 - MLP8
 - MLF8
- Paso: 0.5mm

Dimensiones

27.43 mm x 20.32 mm



 AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: (01)55 5130 - 7210			
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO:MMS
			REV: JFRR
TOLERANCIA: N/A	ADAPTADOR PLASTRONICS DE ENCAPSULADO QFN8, MLP8, MLF8 A DIP 8 PINES		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 22/01/2021	No. Parte: SKU5591	